

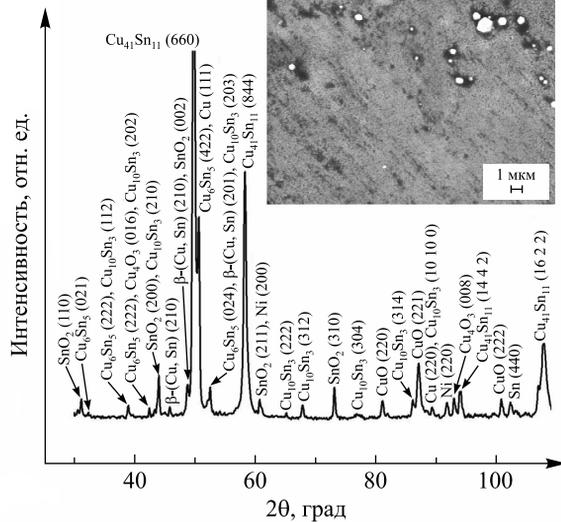
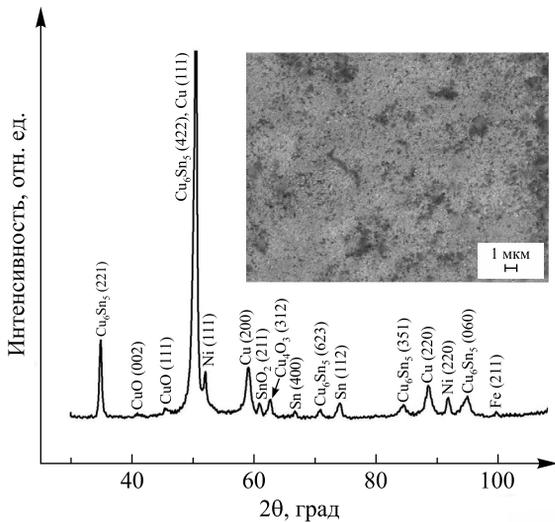
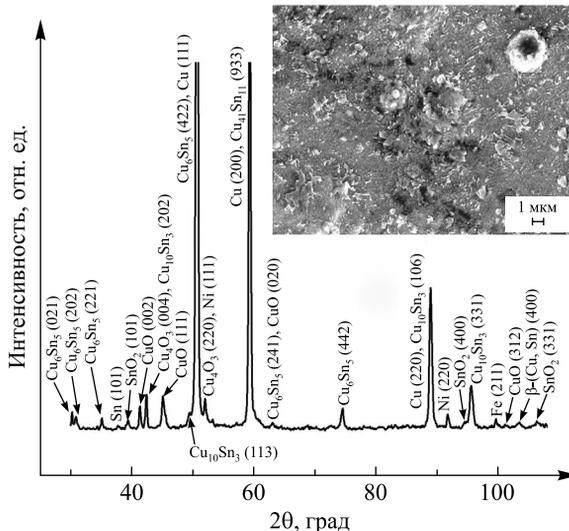
*a/a**b/b**в/с*

Рис. 5. Фазовый состав и микроструктура выщелоченных покрытий Cu – Sn: *a* – исходное покрытие, *b* – покрытие, прогретое при 250 °C в течение 2 ч, *в* – покрытие, прогретое при 400 °C в течение 2 ч

Fig. 5. Phase composition and microstructure of leached Cu – Sn coatings: *a* – initial coating, *b* – coating heated at 250 °C for 2 h, *c* – coating heated at 400 °C for 2 h